

Produktbeschreibung

FINISH: DIESER VORSTAND WIRD IMMERSION GOLD BEZAHLEN NACH IPC-6012. DICKE WIRD .050uM ÜBER 3-6uM NICKEL.

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLES KANN NICHT VERPACKT WERDEN

Packen Sie mit farblosem, transparentem Blasenfilm, 25 PCS / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeigerkarte auf die Oberseite

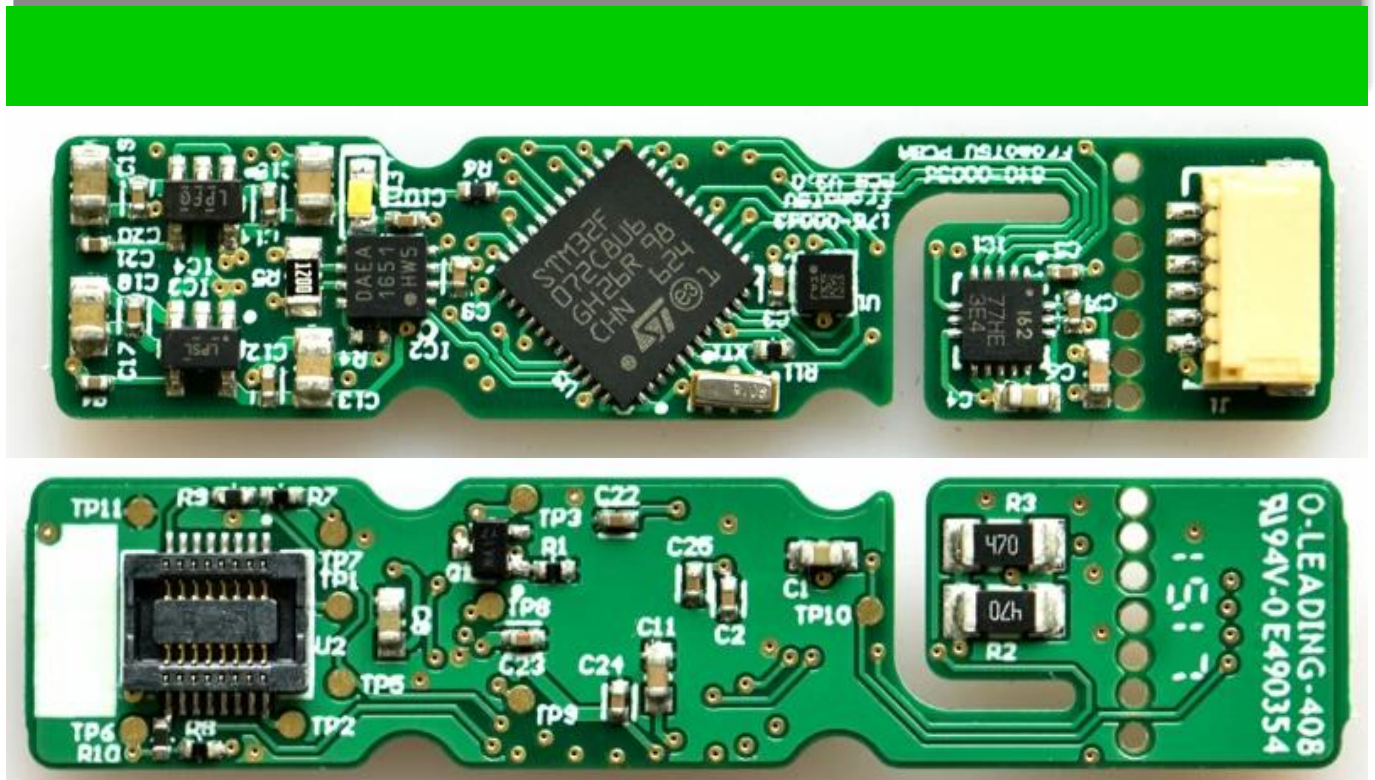
Schichtstruktur

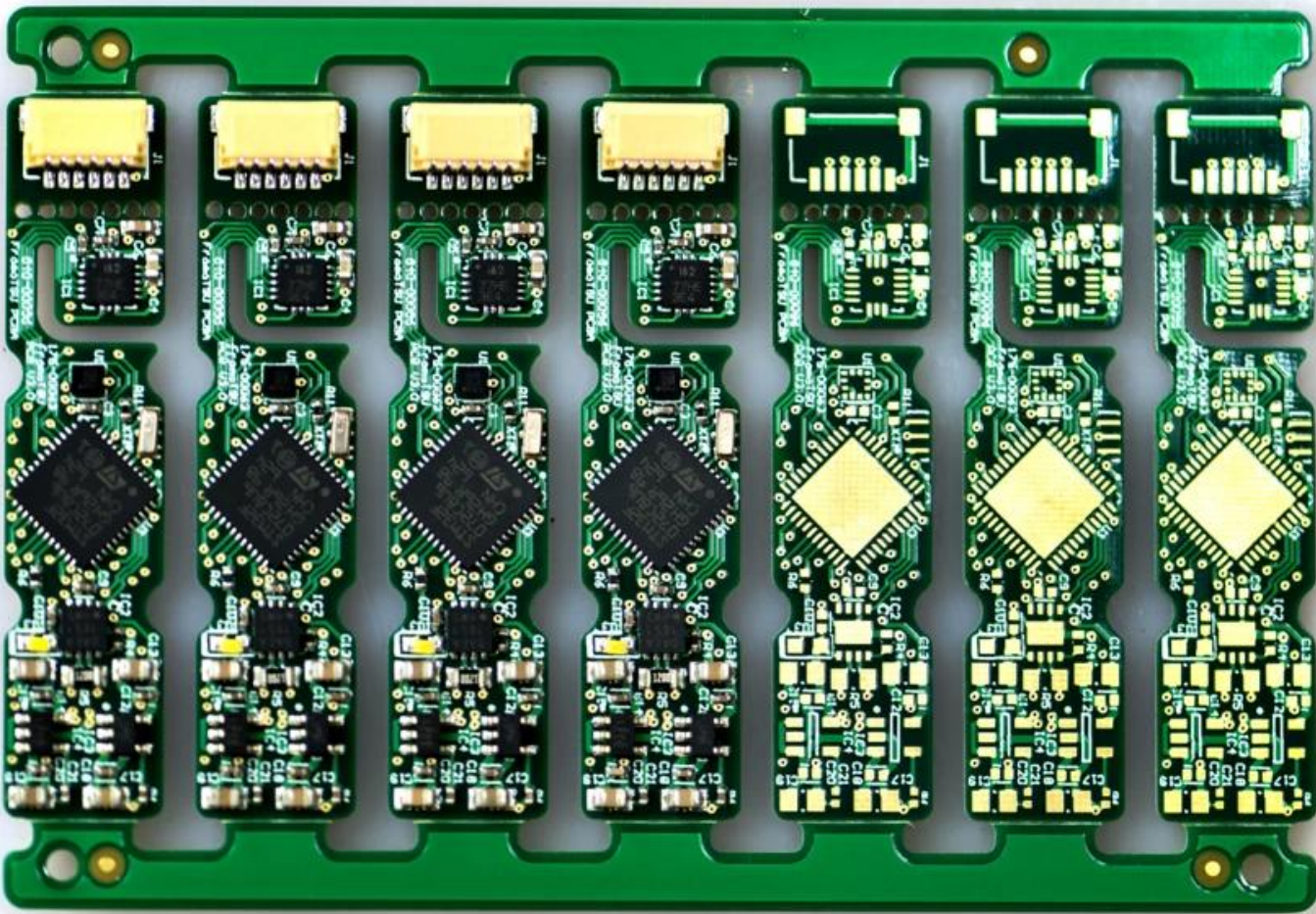
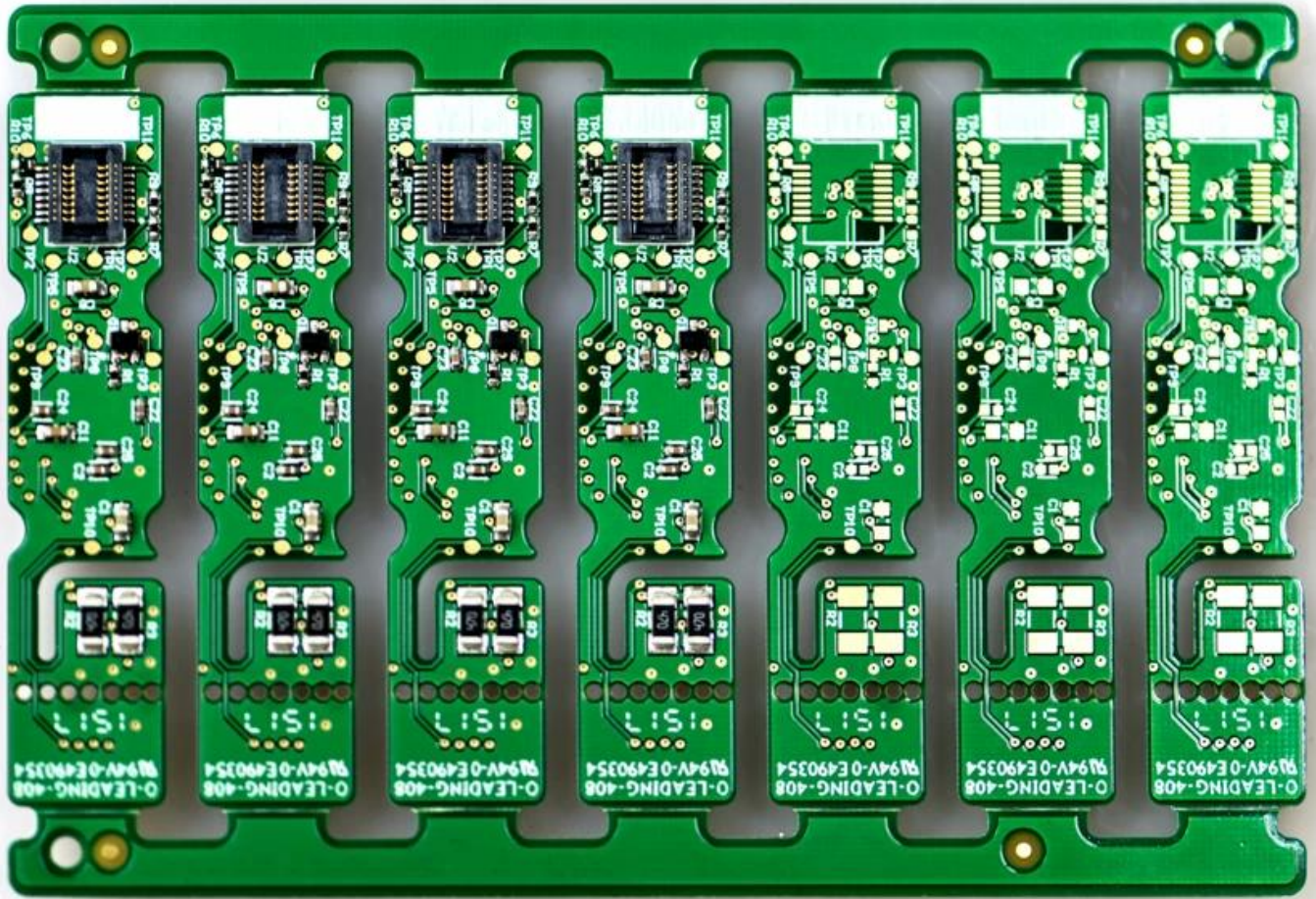
L1 ----- HOZ
- PP 0,234 mm -

--
L2 ----- 1OZ
- CORE 0.127mm -

L3 ----- 1OZ
--
- PP 0,234 mm -

L4 ----- HOZ





[China High TG PCB Lieferant, führte Leiterplatte Lieferanten China](#)